# USHIO Applying Light to Life



# Excimer-Hochleistungsmodule

zur Oberflächenreinigung, Oberflächenaktivierung und für andere Spezialprozesse

Bei der Excimer-Technologie handelt es sich um ein strahlungsbasiertes Verfahren zur Reinigung und Aktivierung von Oberflächen, das bei unterschiedlichsten Materialien wie Kunststoff, Glas oder Metallen eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Methoden ist die Excimer-Bestrahlung besonders präzise, gleichmäßig und schonend und daher insbesondere für empfindliche Oberflächen wie z. B. Membranen oder Wafer geeignet.

Ushio bietet zwei Excimer-Produktreihen: Die Hyper V-Serie, die speziell für Inline-Behandlungen entwickelt wurde, sowie die SUE-Serie, die für die stationäre Bestrahlung optimiert wurde.

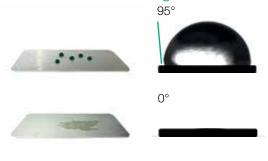
#### Oberflächenreinigung

- ◆ Das zu reinigende Material wird mit kurzwelligem VUV-Licht mit einer Wellenlänge von 172 nm bestrahlt.
- Durch die hohe Photonenenergie von 7,2 eV k\u00f6nnen organische Substanzen wie Staub, Fette und \u00f6le sowie teilweise auch Oxidschichten aufgebrochen und in molekulare Fragmente zerlegt werden.
- Dabei entsteht in der Atmosphäre zwischen dem Excimer-Modul und dem Substrat Ozon, das die Molekülfragmente oxidiert und auflöst.



Das Ergebnis: eine saubere Oberfläche.

# Oberflächenaktivierung



- Bei der Oberflächenaktivierung werden mit 172 nm Excimer-Strahlung Verunreinigungen oder Passivierungsschichten entfernt und gleichzeitig hydrophile Molekülgruppen gebildet.
- Das Ergebnis ist eine saubere Oberfläche mit erhöhter und homogener Oberflächenenergie und besseren Hafteigenschaften.
- Die Oberflächenenergie bestimmt das Benetzungsverhalten. Sie kann anhand des Kontaktwinkels zwischen der Oberfläche und der Flüssigkeit gemessen werden.

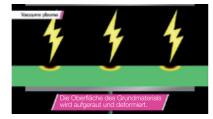
Das Ergebnis: eine deutliche Verbesserung der Bedruckbarkeit, Beschichtbarkeit und Verklebbarkeit der Substrate.

Mit der Excimertechnologie können Oberflächen sehr schonend und gleichmäßig vorbehandelt werden. Sie eignet sich daher insbesondere für anspruchsvolle Materialien wie Monofolien und Wafer.

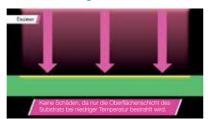
# Vorteile gegenüber Plasma und Korona

- Excimer Lampen geben wenig oder keine Wärme ab und gelten daher als "kalte" Strahlungsquellen. Die zu behandelnde Oberfläche wird keiner thermischen Belastung ausgesetzt.
- ◆ Da die Hauptwirkung der Behandlung auf Photonen beruht, ist die Excimer-Behandlung sehr gleichmäßig und führt zu keinen mikroskopischen Veränderungen der Oberfläche.
- ◆ Somit bleiben Oberflächenstrukturen, wie sie beispielsweise in Membranen vorhanden sind, erhalten und werden nicht beschädigt.
- Das Verfahren ist daher sehr viel schonender und als Reinigungsund Aktivierungsmethode bei der Herstellung von Displaylösungen, Halbleiterchips, gedruckter Elektronik, Batteriekomponenten, funktionalen Oberflächen in der Automobilindustrie sowie Lab-on-a-Chip-Geräten besonders interessant.

# Plasmabehandlung



#### Excimerstrahlung



#### **Excimer SUE-Serie**

Excimer-Module für die stationäre Behandlung von Substraten. Besonders geeignet für Oberflächen wie Wafer, PCB und Glas. Einsatzgebiete u. a. Elektronik- und Halbleiterfertigung, Sensorherstellung.

#### Merkmale

- ◆ Unterschiedliche Standard-Baugrößen von 150 bis 300 mm
- sehr gute Homogenität über die gesamte Strahlungsfläche
- ♦ Konstant-Intensitätsmodus für stabile Prozesse
- Quarzscheibe f
  ür hochreine Umgebungen

#### Technische Daten SUE-Serie

Wellenlänge (nm)	172
Intensität (mW/cm²)	10 – 50
Lebensdauer Lampe (70 % in h)	1000
Bestrahlungsgröße (mm)	□ 150 – 300
Homogenität (%)	< ± 10
Anzahl Excimerstrahler	3 – 4
Konstant-Intensitätsmodus	teilweise verfügbar
Leistungsaufnahme (W)	300 – 1200
Stickstoffverbrauch (I/min)	20 – 50
	· ·



# Excimer Hyper V / Hyper V ST-Serie

Excimer-Module für die Inline-Behandlung von Substraten. Besonders geeignet zur Aktivierung und Reinigung der Oberflächen von Folien, Papier und Metallen. Ideal für den Einsatz bei der Herstellung von Spezialfolien und OLED-Bildschirmen, bei Klebe- und Mattierungsprozessen.

#### Merkmale

- Unterschiedliche Bestrahlungsflächen von 300 mm bis 2200 mm Breite
- Testmodule vorhanden
- Flatexcimer mit der höchsten Intensität am Markt
- ◆ Prozessgas wie z. B. Stickstoff für Spezialanwendungen optional
- hohe Lebensdauer von 1500 Stunden und mehr

# Technische Daten Hyper V / Hyper V ST-Serie

01 00110
172
> 170
1500
00 – 2200
< ± 10
1 – 3
eise verfügbar
00 – 6000
optional





# Typische Industrien und Anwendungsbereiche



Halbleiterindustrie Reinigung von Wafern



Elektronikindustrie
Displayherstellung und Leiterplattenfertigung



Automobil- und Sensorikindustrie Reinigung und Vorbehandlung von Folien, Metall und Glas



Verpackungsindustrie Mattierung und Oberflächenfunktionalisierung von Folien

#### Weitere Informationen

Für weitere Informationen zu unseren Excimer-Modulen besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns direkt unter +49 8094 906 0.

### Lösungen gemeinsam entwickeln

Mit Ushio steht Ihnen ein Partner zur Seite, der genau auf Ihre Ideen und Anforderungen eingeht. Vertrauen Sie uns die Optimierung Ihrer Prozesse nach Ihren Vorgaben und Erwartungen an. Setzen Sie auf unsere Kompetenz zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.



### USHIO EUROPE B.V.

Niederlande | +31 20 446 9333 sales@ushio.eu | www.ushio.eu

#### **USHIO GERMANY GmbH**

Deutschland | +49 8094 906 0 sales@ushio.de | www.ushio.de

#### USHIO U.K., LTD.

Vereinigtes Königreich | +44 129 625 6067 sales@ushio.eu | www.ushio.eu

#### USHIO FRANCE S.A.R.L.

Frankreich | +33 134 64 94 94 sales@ushio.eu | www.ushio.eu

Verwendungszweck: Speziell für industrielle Anwendungen, die einen hohen UV-Gehalt erfordern, ausgelegt und ausschließlich dafür zugelasser